

AM-BDG-10

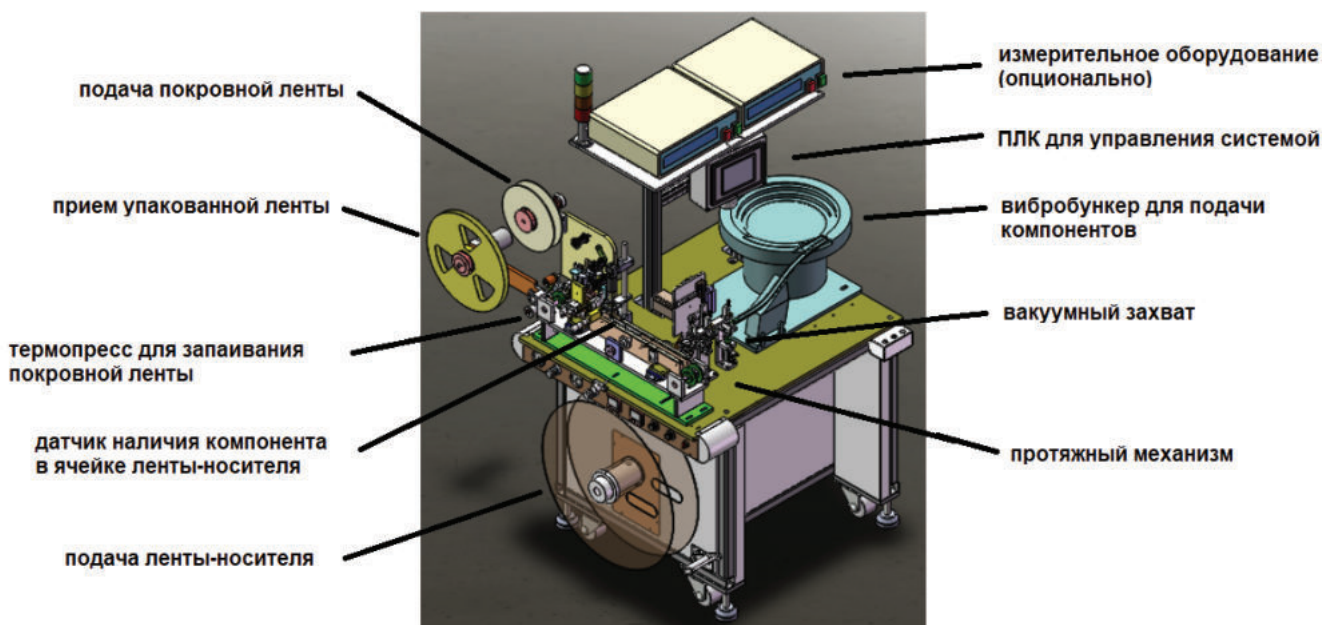
Автоматический упаковщик SMD компонентов в ленту

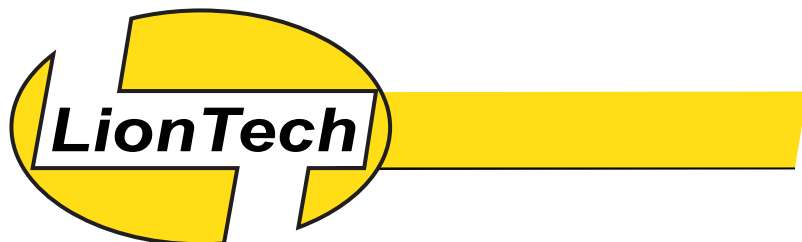


Система предназначена для упаковки компонентов из россыпи в ленту. В состав входят:

- ПЛК с сенсорным экраном для настройки параметров процесса упаковки;
- Вибробункер для подачи компонентов;
- Автоматический вакуумный захват для переноса компонентов в ленту-носитель;
- Устройство автоматической подачи и протягивания ленты-носителя;
- Оптический датчик наличия компонента в ячейке ленты;
- Устройство автоматической подачи и запаивания покровной ленты с регулировкой температуры;
- Устройство приёма ленты с упакованными компонентами.

Принципиальное устройство автоматического упаковщика:





**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Технические характеристики

Параметры	AM-BDG-10
Производительность	2500 - 8000 компонентов в час
Ширина ленты-носителя	12 - 32 мм
Точность позиционирования	± 0,05 мм
Электропотребление	220 В; 50 Гц; 1 ф; 1,5 кВт
Сжатый воздух	0,5 - 0,7 МПа; до 110 л/мин
Габариты / Вес	650 x 750 x 1500 мм / 150 кг

ООО «ЛионТех-С»
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru

*Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники*